



LRTB GRUG



Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in Vollfarb-Videoleinwänden entwickelt worden. Die 6-lead Technologie läßt eine unabhängige Ansteuerung aller Chips zu und bietet dadurch eine additive Farbmischung. Das schwarze Gehäuse garantiert höchsten Kontrast

This device is especially designed for full color video walls. The 6-lead technology admits an additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip. The black package guarantees highest contrast.

Merkmale

- **Gehäusotyp:** schwarzes PLCC-6 Gehäuse, diffuser Silikon Verguss
- **Farbe:** Rot/True Grün/Blau, 625 nm (rot), 528 nm (true grün), 470 nm (blau)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Lötmethode:** Reflow lötfar
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 4
- **ESD-Festigkeit:** ESD -sensitives Bauteil

Features

- **package:** black PLCC-6 package, diffused silicone resin
- **color:** red/true green/ blue, 625 nm (red), 528 nm (true green), 470 nm (blue)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **soldering methods:** reflow solderable
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 4
- **ESD-withstand voltage:** ESD sensitive device

Hauptanwendungen

- Videoleinwände
- Vollfarb-Displays

Main Applications

- video walls in outdoor areas
- full color displays

2012-11-09

Bestellinformation**Ordering Information**

Type	Emissionsfarbe	Lichtstärke ¹⁾ Seite 26		
Type	Color of Emission	Luminous Intensity ¹⁾ page 26 $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$		
		red	true green	blue
LRTB GRUG	red true green blue	280 ... 529	630 ... 1183	132 ... 265

Bestellinformation**Ordering Information**

Type Type	Bestellnummer Ordering Code
LRTB GRUG-TCTJ-1+UIVH-29+RFSF-49	Q65111A2469

Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 7** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTB GRUG-TCTJ-1+UIVH-29+RFSF-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen TC bis TJ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB GRUG-TCTJ-1+UIVH-29+RFSF-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe **Seite 8** für nähere Informationen). Z.B.: LRTB GRUG-TCTJ-1+UIVH-29+RFSF-49 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf **Seite 4** spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 7** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LRTB GRUG-TCTJ-1+UIVH-29+RFSF-49 means that only one group TC to TJ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LRTB GRUG-TCTJ-1+UIVH-29+RFSF-49 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 or -9 will be shippable (see **page 8** for explanation). E.g. LRTB GRUG-TCTJ-1+UIVH-29+RFSF-49 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on **page 4**.

In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.

2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	− 40 ... + 100			°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	− 40 ... + 100			°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 125			°C
Durchlassstrom (min.) Forward current (max.) ($T_S=25^{\circ}\text{C}$)	I_F	- 40	5 50		mA
Stoßstrom Surge current $t_p = 10 \mu\text{s}$, $D = 0.005$, $T_S=25^{\circ}\text{C}$	I_{FM}	100	300	300	mA
Sperrspannung Reverse voltage ($T_S=25^{\circ}\text{C}$)	V_R	12	5		V

2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Kennwerte Characteristics

($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{peak}	632	523	465	nm
Dominantwellenlänge ⁴⁾ Seite 26 Dominant wavelength ⁴⁾ page 26 $I_F = 20\text{ mA}$	(min.) λ_{dom} (typ.) (max.)	619 625 631	519 528 546	459 470 476	nm nm nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	18	33	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.) 2φ	120	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung ⁵⁾ Seite 26 Forward voltage ⁵⁾ page 26 $I_F = 20\text{ mA}$	(min.) V_F (typ.) V_F (max.) V_F	1.8 2.05 2.4	2.9 3.2 3.7	2.9 3.2 3.7	V V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$ (blue / true green); 12 V (red)	(typ.) I_R (max.) I_R	0.02 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 20\text{ mA}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.14	0.04	0.04	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 20\text{ mA}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.07	0.03	0.02	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F $I_F = 20\text{ mA}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	(typ.) TC_V	- 2.5	- 3.6	- 4.0	mV/K
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperschicht/Lötpad Junction/solder point	(typ.) $R_{\text{th JS real}}$ (max.) $R_{\text{th JS real}}$	96 115**	127 173**	127 173**	K/W K/W

* Einzelgruppen siehe **Seite 8**
Individual groups on **page 8**

** $R_{\text{th}}(\text{max})$ basiert auf statistischen Werten
 $R_{\text{th}}(\text{max})$ is based on statistic values

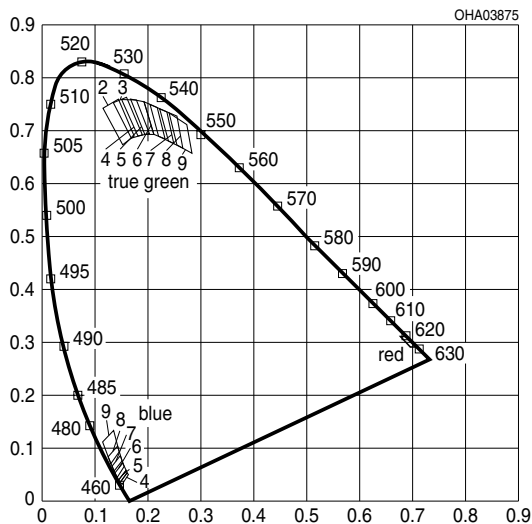
2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Farbortgruppen⁴⁾ Seite 9

Chromaticity Coordinate Groups⁴⁾ page 9



2012-11-09

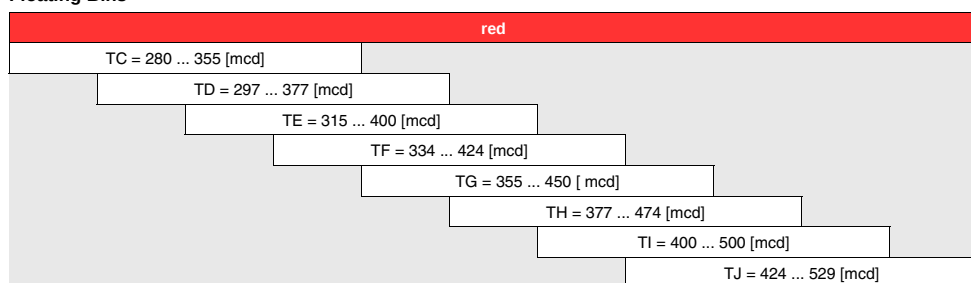
Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

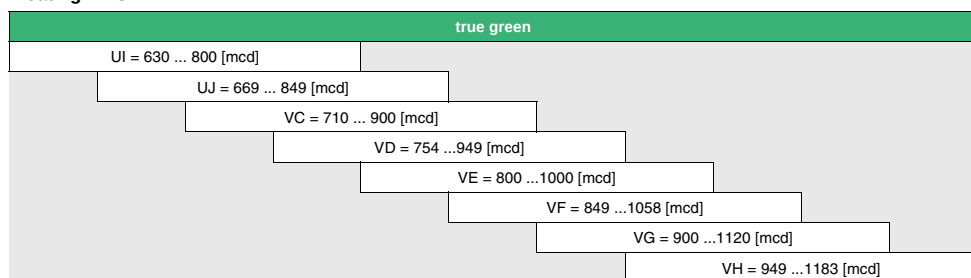
Gruppe Group	Cx	Cy	Gruppe Group	Cx	Cy
2	0.1518	0.6731	4	0.146	0.029
	0.1150	0.7420		0.157	0.047
	0.1367	0.7558		0.153	0.056
	0.1691	0.6862		0.140	0.037
3	0.1614	0.6811	5	0.143	0.033
	0.1268	0.7511		0.155	0.051
	0.1498	0.7591		0.150	0.062
	0.1799	0.6892		0.137	0.042
4	0.1708	0.6879	6	0.140	0.037
	0.1390	0.7573		0.153	0.056
	0.1637	0.7599		0.148	0.069
	0.1904	0.6928		0.133	0.048
5	0.1823	0.6892	7	0.137	0.042
	0.1523	0.7599		0.150	0.062
	0.1786	0.7573		0.143	0.083
	0.2016	0.6941		0.126	0.061
6	0.1923	0.6940	8	0.131	0.052
	0.1665	0.7598		0.146	0.073
	0.1938	0.7527		0.138	0.100
	0.2142	0.6912		0.119	0.078
7	0.2039	0.6941	9	0.125	0.067
	0.1814	0.7570		0.141	0.088
	0.2090	0.7476		0.130	0.130
	0.2272	0.6869		0.109	0.109
8	0.2168	0.6906	red	0.693	0.310
	0.1965	0.7527		0.679	0.311
	0.2404	0.7336		0.698	0.292
	0.2542	0.6738		0.712	0.291
9	0.2434	0.6789			
	0.2279	0.7387			
	0.2743	0.7096			
	0.2825	0.6573			

Anm.: Die Farbkoordinaten des Mischlichtes können innerhalb des gekennzeichneten Bereichs des Farbdreiecks erwartet werden.
 Note: The color coordinates of the mixed light can be expected within the marked area of the color triangle

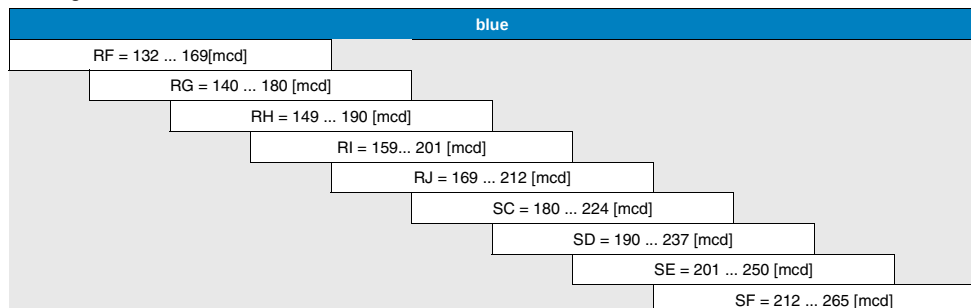
Floating Bins



Floating Bins



Floating Bins



2012-11-09

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)⁴⁾ Seite 9
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)⁴⁾ page 9

Gruppe Group	true green		Einheit Unit
	min.	max.	
2	519	523.5	nm
3	521.5	526	nm
4	524	528.5	nm
5	526.5	531	nm
6	529	533.5	nm
7	531.5	536	nm
8	534	541	nm
9	539	546	nm

Gruppe Group	blue		Einheit Unit
	min.	max.	
4	459	463	nm
5	461	465	nm
6	463	467	nm
7	465	470	nm
8	468	473	nm
9	471	476	nm

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Group Name on Label

Beispiel: TC-1+UI-2+RF-4

Example: TC-1+UI-2+RF-4

Helligkeits- gruppe	Wellenlänge (keine Gruppierung)	Helligkeits- gruppe	Wellenlänge	Helligkeits- gruppe	Wellenlänge
Brightness Group	Wavelength (no grouping)	Brightness Group	Wavelength	Brightness Group	Wavelength
(red)	(red)	(true green)	(true green)	(blue)	(blue)
TC	1	UI	2	RF	4

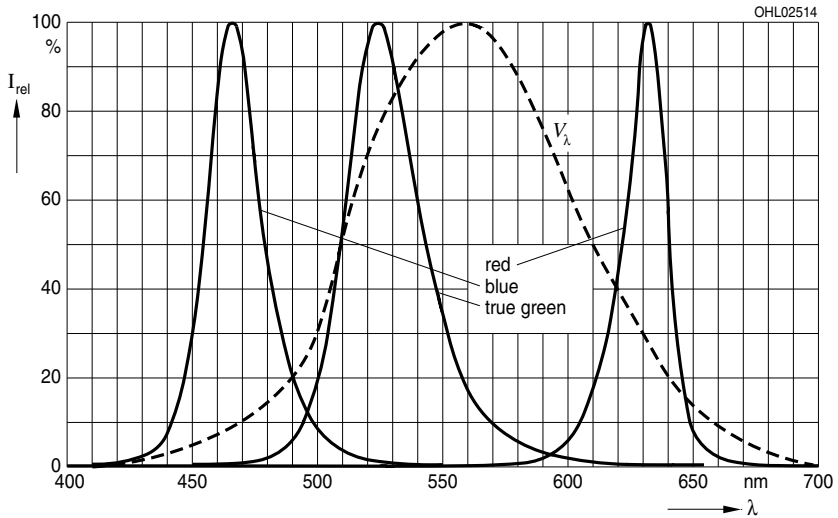
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.

Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.

Relative spektrale Emission⁶⁾ Seite 26**Relative Spectral Emission**⁶⁾ page 26

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

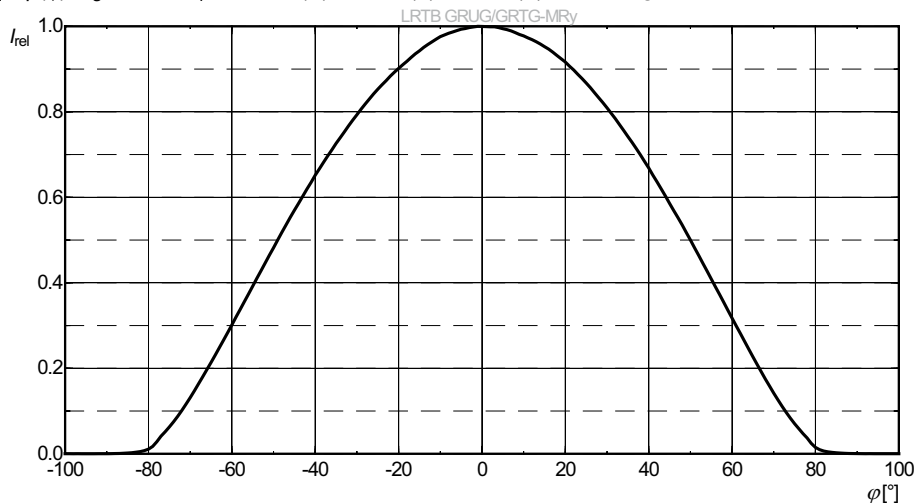
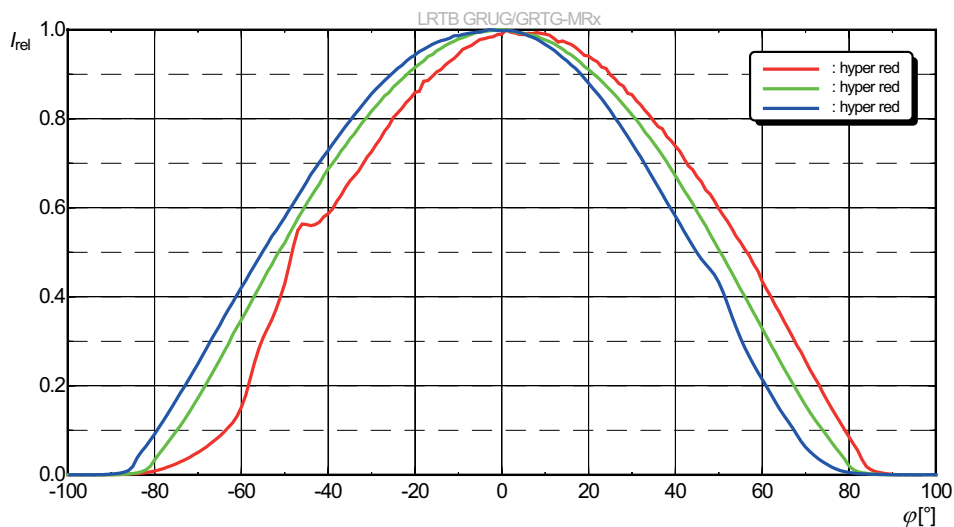
$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 20\text{ mA}$



2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

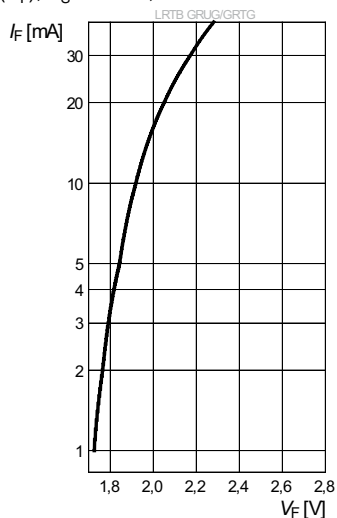
Abstrahlcharakteristik (vertikal)⁶⁾ Seite 26**Radiation Characteristic (vertical)**⁶⁾ page 26
 $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ °C}$, $I_F = 20\text{ mA}$ (R); 20 mA (T); 20 mA (B) red, true green, blue
**Abstrahlcharakteristik (horizontal)**⁶⁾ Seite 26**Radiation Characteristic (horizontal)**⁶⁾ page 26
 $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ °C}$, $I_F = 20\text{ mA}$ (R); 20 mA (T); 20 mA (B) red, true green, blue


2012-11-09

Durchlassstrom⁶⁾ Seite 26

Forward Current⁶⁾ page 26

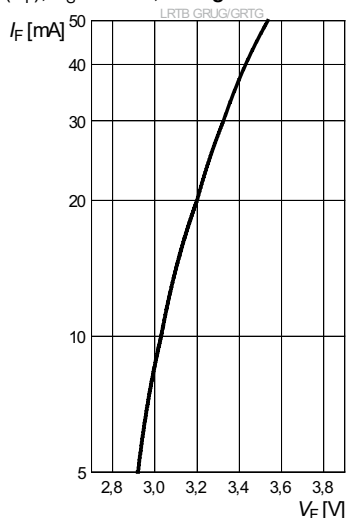
$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{red}$



Durchlassstrom⁶⁾ Seite 26

Forward Current⁶⁾ page 26

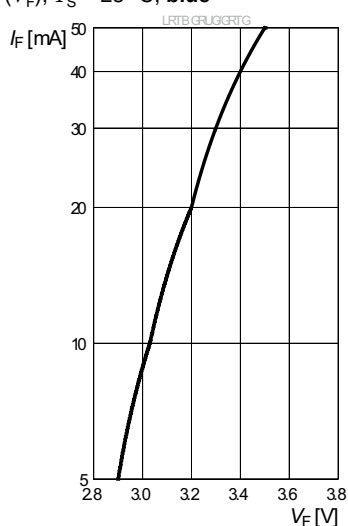
$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{true green}$



Durchlassstrom⁶⁾ Seite 26

Forward Current⁶⁾ page 26

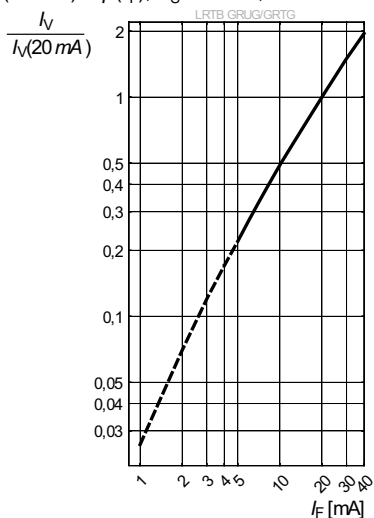
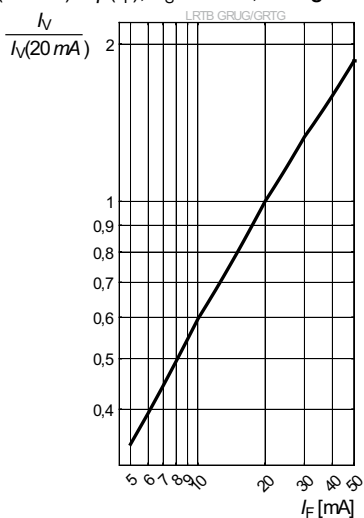
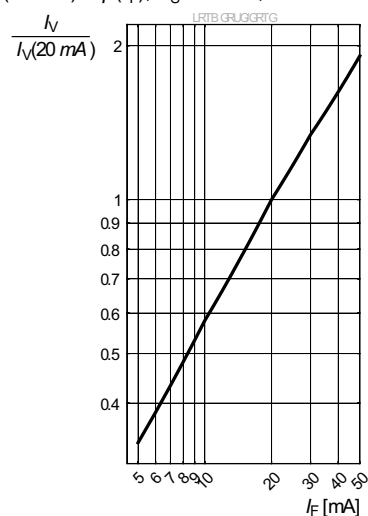
$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{blue}$



2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Relative Lichtstärke^(6) 7) Seite 26Relative Luminous Intensity^(6) 7) page 26 $I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{red}$ Relative Lichtstärke^(6) 7) Seite 26Relative Luminous Intensity^(6) 7) page 26 $I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{true green}$ Relative Lichtstärke^(6) 7) Seite 26Relative Luminous Intensity^(6) 7) page 26 $I_V/I_V(20\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{blue}$ 

2012-11-09

Dominante Wellenlänge⁶⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁶⁾ page 26

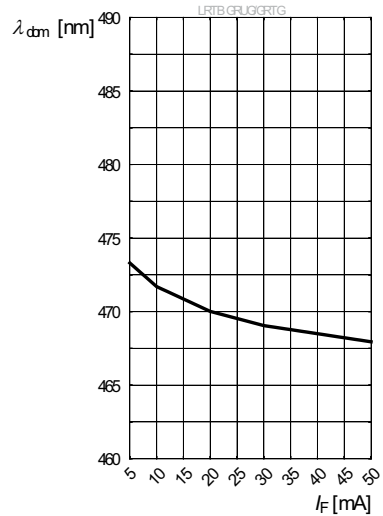
true green, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$



Dominante Wellenlänge⁶⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁶⁾ page 26

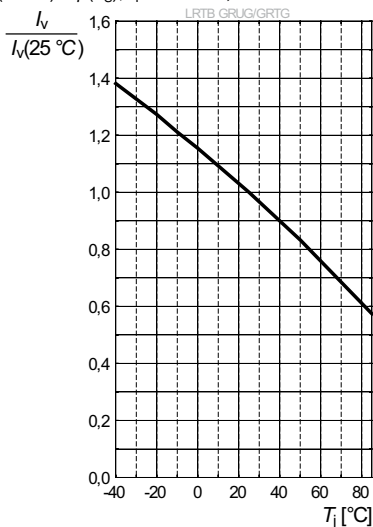
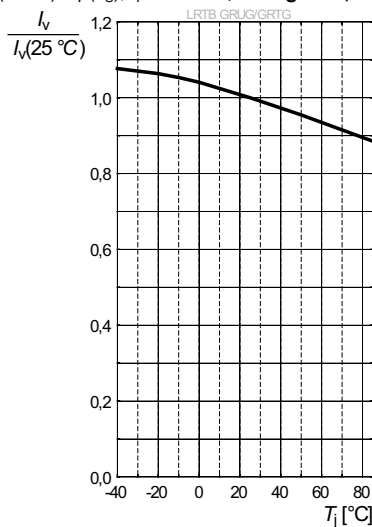
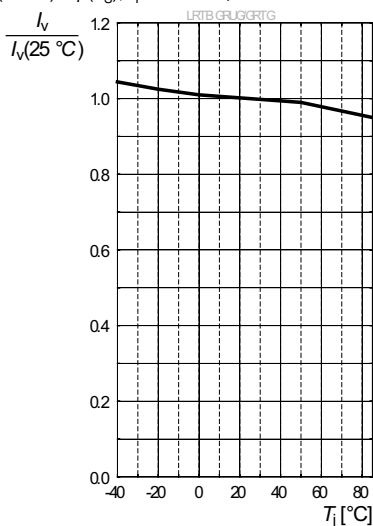
blue, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$



2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

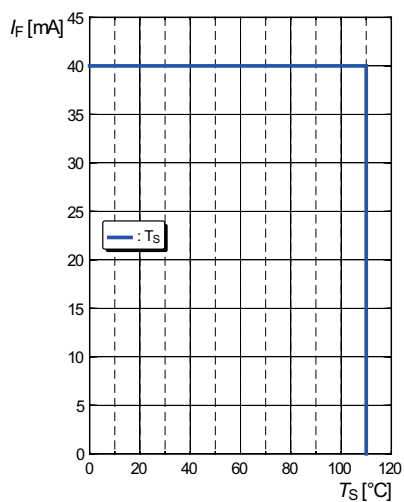
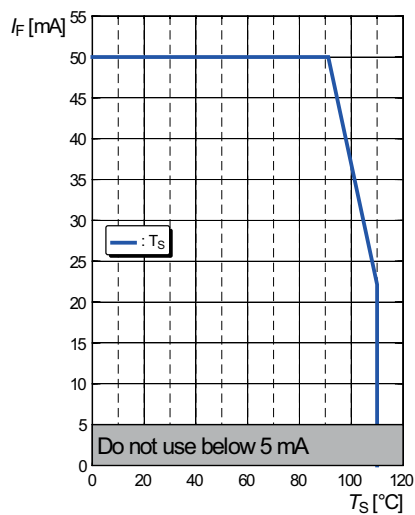
OSRAM
Opto Semiconductors

Relative Lichtstärke⁶⁾ Seite 26Relative Luminous Intensity⁶⁾ page 26 $I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S); I_F = 20\text{ mA}; \text{red}$ Relative Lichtstärke⁶⁾ Seite 26Relative Luminous Intensity⁶⁾ page 26 $I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S); I_F = 20\text{ mA}; \text{true green};$ Relative Lichtstärke⁶⁾ Seite 26Relative Luminous Intensity⁶⁾ page 26 $I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S); I_F = 20\text{ mA}; \text{blue}$ 

2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

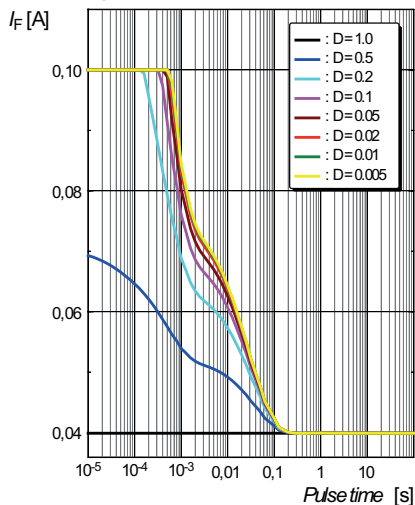
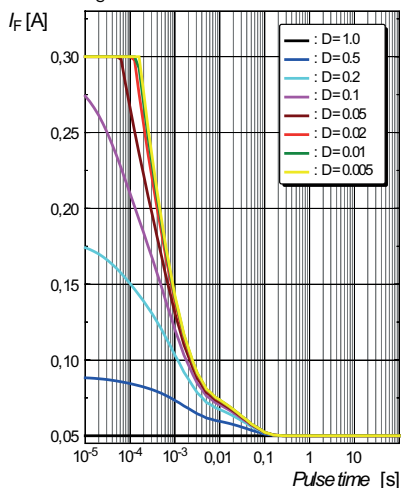
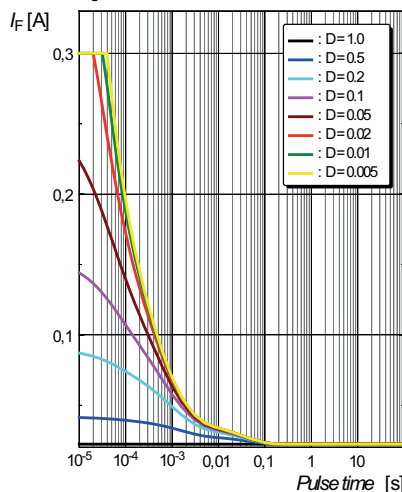
OSRAM
Opto Semiconductors

Maximal zulässiger Durchlassstrom**Max. Permissible Forward Current** $I_F = f(T)$; 1 chip on; red**Maximal zulässiger Durchlassstrom****Max. Permissible Forward Current** $I_F = f(T)$; 1 chip on; true green, blue

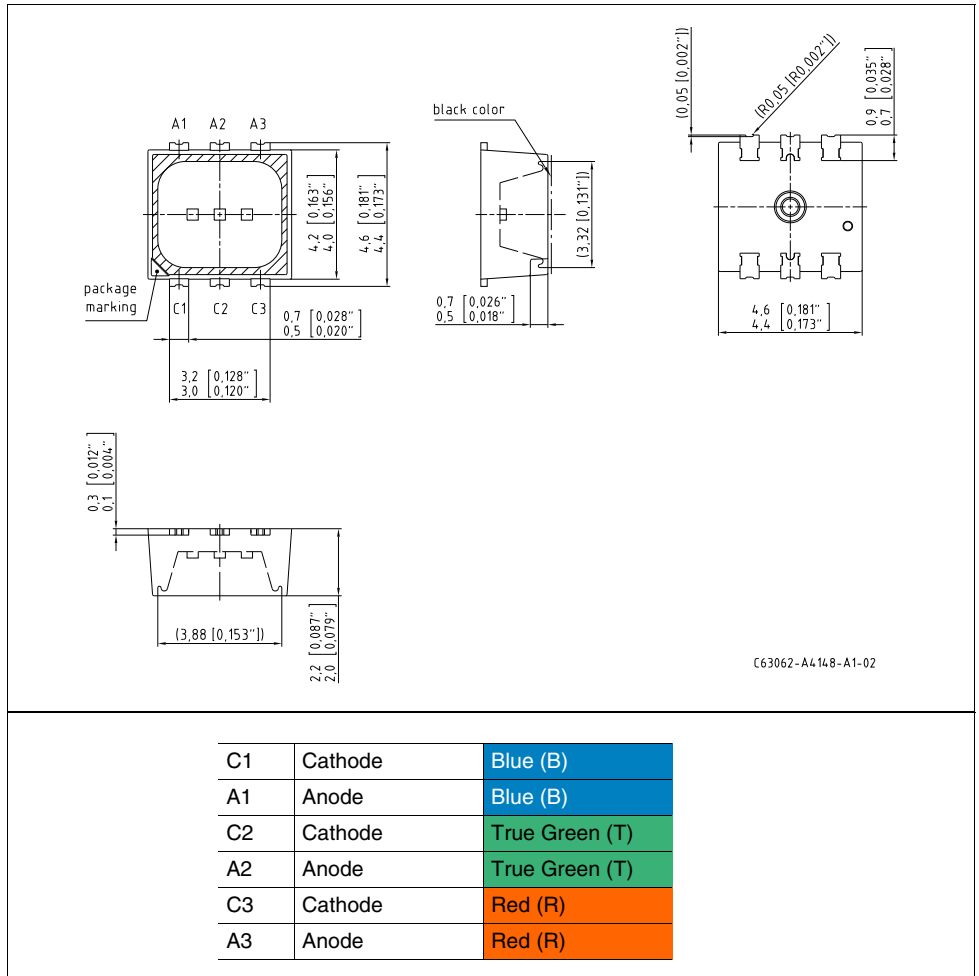
2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Zulässige Impulsbelastbarkeit**Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle D = parameter, $T_S = 0^\circ\text{C} \dots 110^\circ\text{C}$ $I_F = f(t_p)$; red (1 Chip on) $T_S = 0^\circ\text{C} \dots 110^\circ\text{C}$ **Zulässige Impulsbelastbarkeit****Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle D = parameter, $T_S = 0^\circ\text{C} \dots 91^\circ\text{C}$ $I_F = f(t_p)$; true green, blue (1 Chip on) $T_S = 0^\circ\text{C} \dots 91^\circ\text{C}$ **Zulässige Impulsbelastbarkeit****Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle D = parameter, $T_S = 91^\circ\text{C} \dots 110^\circ\text{C}$ $I_F = f(t_p)$; true green, blue (1 Chip on) $T_S = 110^\circ\text{C}$ 

2012-11-09



Gewicht / Approx. weight:

58 mg

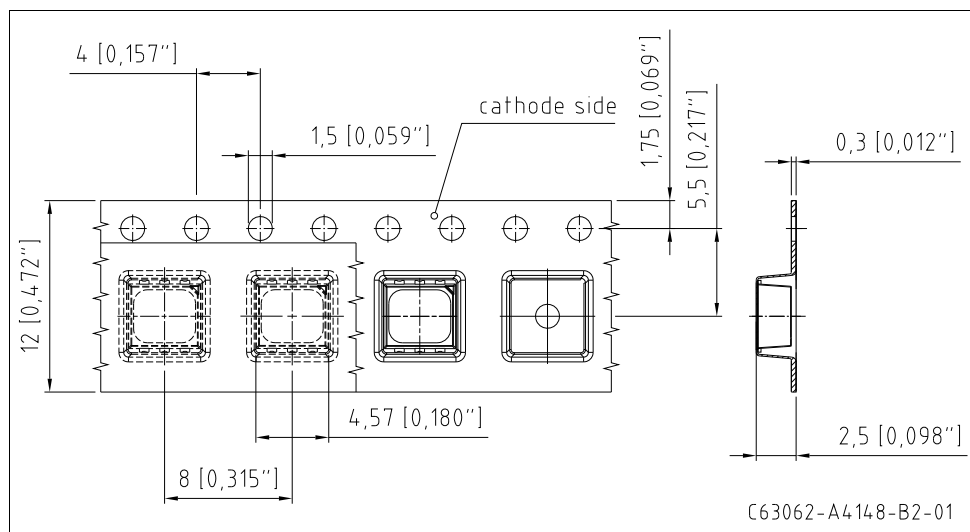
2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 26

Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 26 Packing unit 3000/reel, ø330 mm

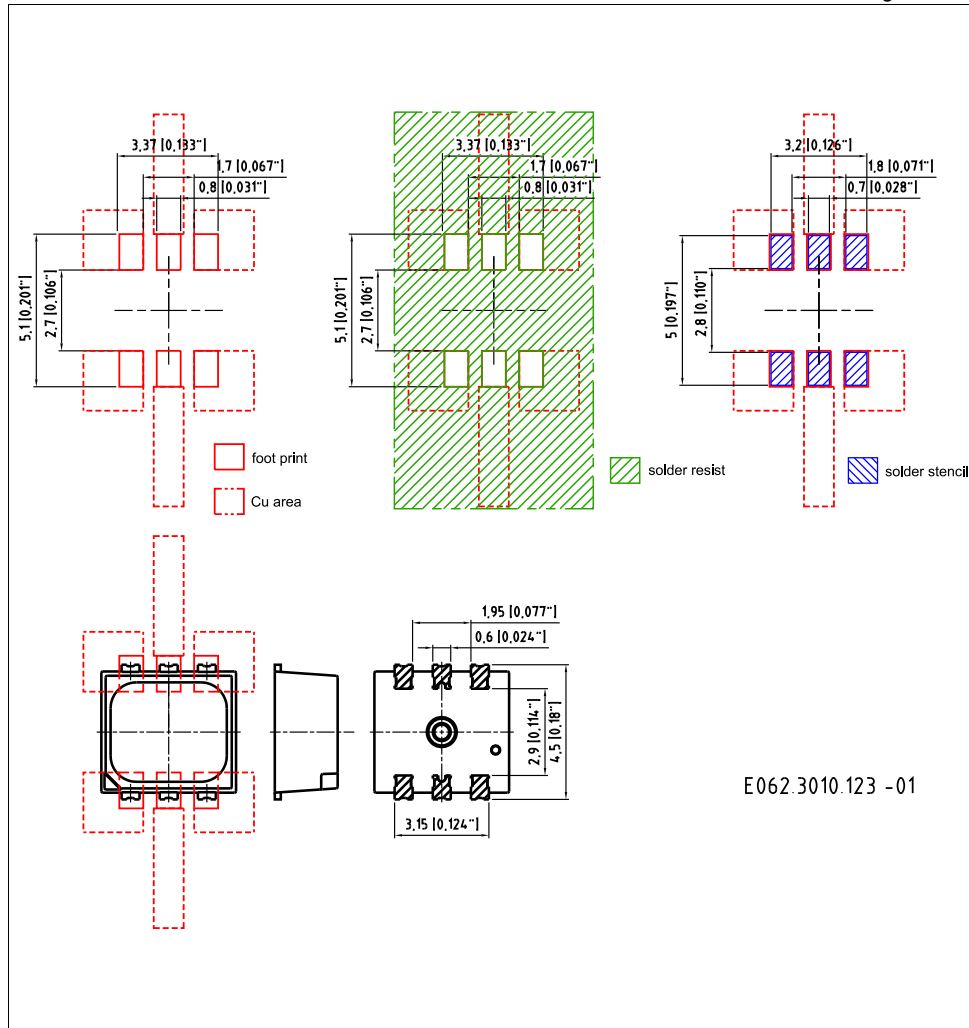
2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Empfohlenes Lötpadding⁵⁾ Seite 9
Recommended Solder Pad⁵⁾ page 9

Reflow Lötén
 Reflow Soldering



2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
 may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
 Opto Semiconductors

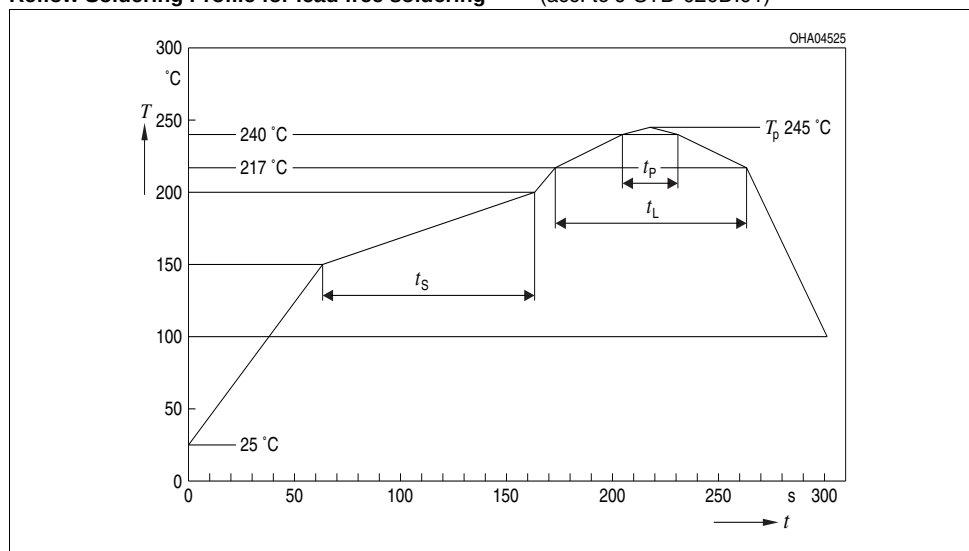
Lötbedingungen**Soldering Conditions****Reflow Lötprofil für bleifreies Löten****Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 4

Preconditioning acc. to JEDEC Level 4

(nach J-STD-020D.01)

(acc. to J-STD-020D.01)



Profile Feature	Pb-Free (SnAgCu) Assembly	
	Recommendation	Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C	2°C / sec	3°C / sec
Time t_s from T_{Smin} to T_{Smax} (150°C to 200°C)	100s	min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to T_p	2°C / sec	3°C / sec
Liquidus Temperature T_L	217°C	
Time t_L above T_L	80sec	max. 100sec
Peak Temperature T_p	245°C	max. 260°C
Time t_p within 5°C of the specified peak temperature T_p - 5K	20sec	min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate*) T_p to 100°C	3°K / sec	6°K / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature		max. 8 min.

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

*) slope calculation $\Delta T/\Delta t$: Δt max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range

2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors

(6P) BATCH NO: 1234567890



(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234



(X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X



LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant



ML Temp ST

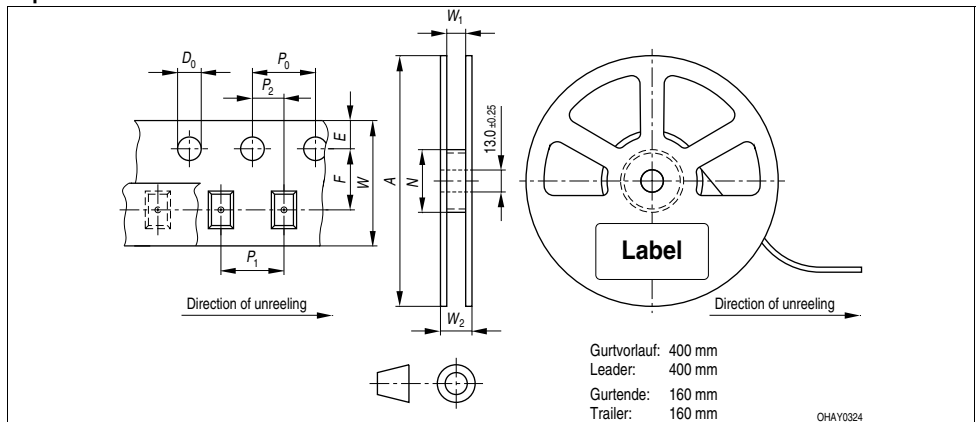
2 260 °C R

Pack: R18
 DEMY 022
 B_R999_1880.1642 R



OHA04563

Gurtverpackung
Tape and Reel



Tape dimensions in mm (inch)

W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
$12^{+0.3}_{-0.1}$	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

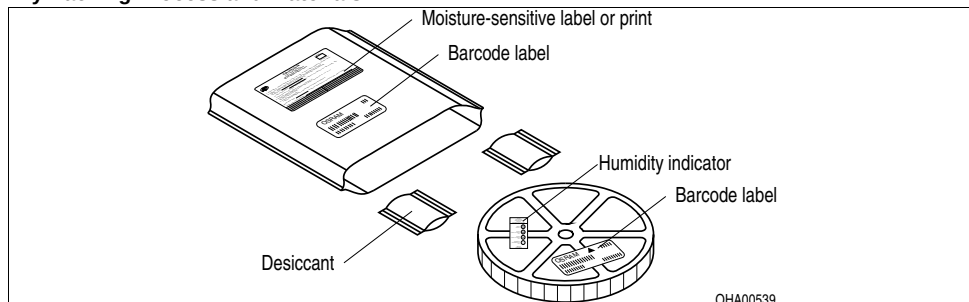
A	W	N_{min}	W_1	$W_{2 max}$
330 (13)	12 (0.472)	60 (2.362)	$12.4 + 2$ (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
 may be necessary in a limited number of cases

Trockenverpackung und Materialien

Dry Packing Process and Materials



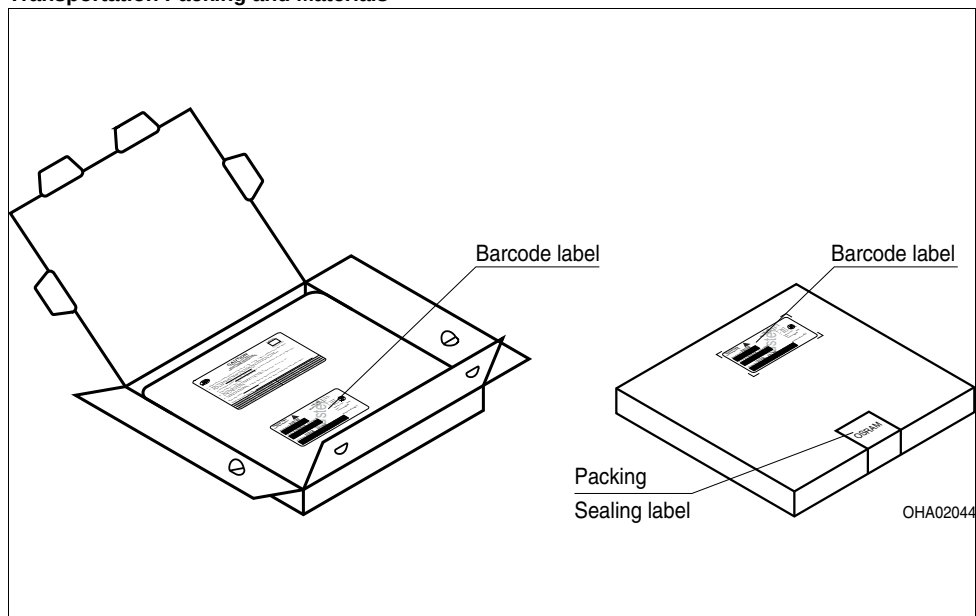
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien

Transportation Packing and Materials



2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

OSRAM
Opto Semiconductors

Revision History: 2012-11-09

Previous Version: -

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
all	Version 0.0 created	2012-11-09

2012-11-09

Draft — For reference only. Subject to change
may be necessary in a limited number of cases

Augensicherheitsbewertung

Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")

Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.

Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Eye safety advice

Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.

As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Disclaimer

OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren. OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs einseitig einzustellen.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Scherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Disclaimer

OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including, but not limited to, for any design-in activities based on this preliminary draft version

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of OSRAM OS.**

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrrichtung betrieben werden.
- 3) R_{thJA} ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ je Pad)
- 4) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 5) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 6) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802

Remarks:

- 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 3) R_{thJA} results from mounting on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ per pad)
- 4) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 5) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 6) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802

